

# MSKSEMI 美森科

SEMICONDUCTOR



ESD



TVS



TSS



MOV



GDT



PLED

## HT1621(SSOP48)

产品规格手册

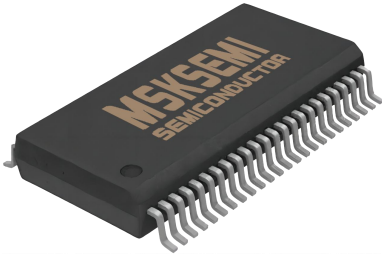
概述

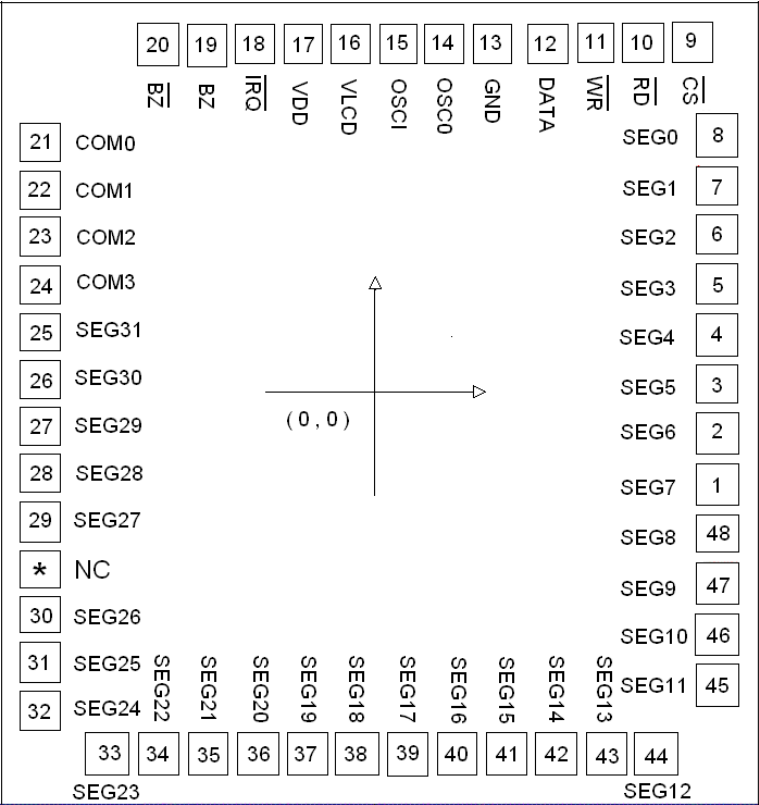
HT1621(SSOP48)是用来对 MCU 的 I/O 口进行扩展的外围设备。显示矩阵为 32×4，是一个 128 点阵式存储器映射多功能 LCD 驱动电路。HT1621(SSOP48)的软件特性使它很适合应用于 LCD 显示，包括 LCD 模块和显示子系统。在主控制器和 HT1621(SSOP48)之间的接口应用只需要 3 或 4 个端口。Power down 命令可以减少电源损耗。

功能特点

- 工作电压：2.4V~5.2V
- 256kHz 内建 RC 振荡电路
- 外接 32.768kHz 晶振或 256kHz 时钟输入
- 1/2 或 1/3 的偏置，1/2、1/3 或 1/4 的占空比
- 内部 Time base 频率源
- 两种蜂鸣器频率可供选择（2kHz/4kHz）
- Power down 命令减少电源损耗
- 内部 Time base 和 WDT 看门狗电路
- Time base /WDT 的溢出输出
- 有 8 种 Time base /WDT 时钟源
- 32×4 的 LCD 驱动
- 32×4 位的显示 RAM
- 3 端串行接口
- 内部 LCD 驱动频率
- 软件设置
- 数据模式和命令模式指令
- R/W 地址自动累加
- 三种数据访问模式
- 用 VLCD 端子来调节 LCD 电压

封装形式和管脚功能定义

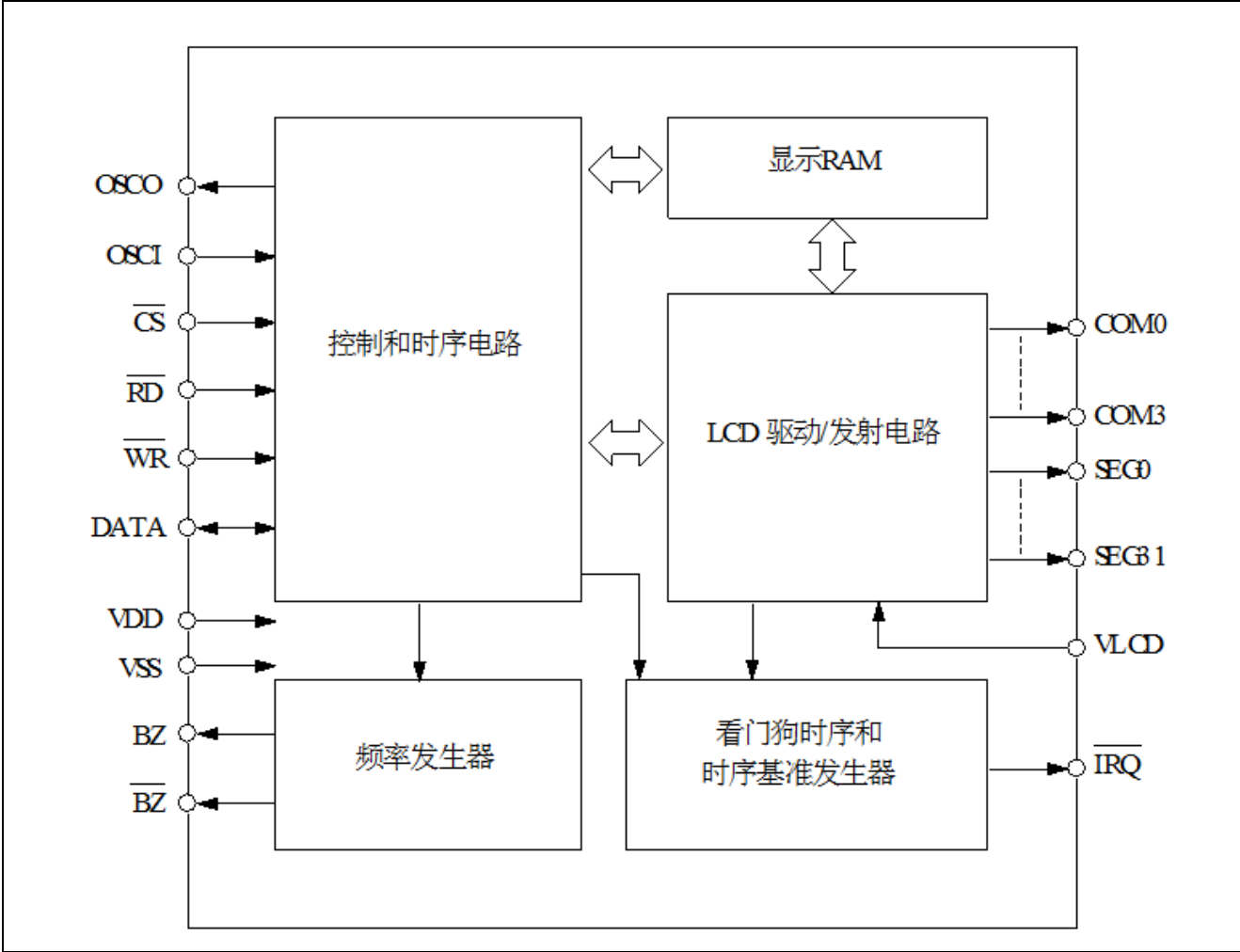
| 封装图   | 脚位信息   | 管体标记   |
|---|--|--|
|  | <div><div>SEG7 <input type="checkbox"/> 1</div><div>SEG6 <input type="checkbox"/> 2</div><div>SEG5 <input type="checkbox"/> 3</div><div>SEG4 <input type="checkbox"/> 4</div><div>SEG3 <input type="checkbox"/> 5</div><div>SEG2 <input type="checkbox"/> 6</div><div>SEG1 <input type="checkbox"/> 7</div><div>SEG0 <input type="checkbox"/> 8</div><div><math>\overline{\text{CS}}</math> <input type="checkbox"/> 9</div><div><math>\overline{\text{RD}}</math> <input type="checkbox"/> 10</div><div><math>\overline{\text{WR}}</math> <input type="checkbox"/> 11</div><div>DATA <input type="checkbox"/> 12</div><div>VSS <input type="checkbox"/> 13</div><div>OSCO <input type="checkbox"/> 14</div><div>OSCI <input type="checkbox"/> 15</div><div>VLCD <input type="checkbox"/> 16</div><div>VDD <input type="checkbox"/> 17</div><div><math>\overline{\text{IRQ}}</math> <input type="checkbox"/> 18</div><div>BZ <input type="checkbox"/> 19</div><div><math>\overline{\text{BZ}}</math> <input type="checkbox"/> 20</div><div>COM0 <input type="checkbox"/> 21</div><div>COM1 <input type="checkbox"/> 22</div><div>COM2 <input type="checkbox"/> 23</div><div>COM3 <input type="checkbox"/> 24</div><div>48 <input type="checkbox"/> SEG8</div><div>47 <input type="checkbox"/> SEG9</div><div>46 <input type="checkbox"/> SEG10</div><div>45 <input type="checkbox"/> SEG11</div><div>44 <input type="checkbox"/> SEG12</div><div>43 <input type="checkbox"/> SEG13</div><div>42 <input type="checkbox"/> SEG14</div><div>41 <input type="checkbox"/> SEG15</div><div>40 <input type="checkbox"/> SEG16</div><div>39 <input type="checkbox"/> SEG17</div><div>38 <input type="checkbox"/> SEG18</div><div>37 <input type="checkbox"/> SEG19</div><div>36 <input type="checkbox"/> SEG20</div><div>35 <input type="checkbox"/> SEG21</div><div>34 <input type="checkbox"/> SEG22</div><div>33 <input type="checkbox"/> SEG23</div><div>32 <input type="checkbox"/> SEG24</div><div>31 <input type="checkbox"/> SEG25</div><div>30 <input type="checkbox"/> SEG26</div><div>29 <input type="checkbox"/> SEG27</div><div>28 <input type="checkbox"/> SEG28</div><div>27 <input type="checkbox"/> SEG29</div><div>26 <input type="checkbox"/> SEG30</div><div>25 <input type="checkbox"/> SEG31</div></div> | <div><div>MSKSEMI</div><div>HT1621 MS***</div></div> <div>注：***=批次</div> |
| SSOP-48   |  |  |



管脚说明

| 序号           | 名称                      | I/O | 功能描述  |
|--------------|-------------------------|-----|---|
| 9            | $\overline{CS}$         | I   | 片选信号输入端（带上拉电阻）。当 $\overline{CS}$ 为逻辑高电平数据和命令不能读出或写入，串行接口电路复位。但是如果 $\overline{CS}$ 为逻辑低电平控制器与 HT1621(SSOP48)之间可以传输数据和命令。 |
| 10           | $\overline{RD}$         | I   | READ 时钟输入端（带上拉电阻）。RAM 中的数据在 $\overline{RD}$ 信号的下降沿被输出到 DATA 线上，主控制器可以在下一个上升沿锁存这个数据。                                     |
| 11           | $\overline{WR}$         | I   | WRITE 时钟输入端（带上拉电阻）。在 $\overline{WR}$ 信号的上升沿，DATA 线上的数据被锁存到 HT1621(SSOP48)。  |
| 12           | DATA                    | I/O | 串行数据输入/输出端（带上拉电阻）。  |
| 13           | VSS                     | —   | 接地端。  |
| 15           | OSCI                    | I   | OSCI 和 OSCO 端连接到一个 32.768kHz 的晶振用于产生系统时钟。如果使用外接时钟，则连接到 OSCI 端。但如果选用片内的 RC 振荡电路，则 OSCI 和 OSCO 端悬空。                       |
| 14           | OSCO                    | O   |   |
| 16           | VLCD                    | I   | LCD 电压输入端   |
| 17           | VDD                     | —   | 电源电压  |
| 18           | $\overline{IRQ}$        | O   | Time base 或 WDT 溢出标志，N 管开漏输出  |
| 19, 20       | $\overline{BZ}$ , BZ    | O   | 2kHz 或 4kHz 的蜂鸣频率输出   |
| 21~24        | COM0~COM3               | O   | LCD 公共端输出   |
| 1~8<br>25~48 | SEG7~SEG0<br>SEG31~SEG8 | O   | LCD 段输出   |

功能框图



功能说明

显示存储—RAM 结构

静态显示存储器（RAM）结构为 32×4 位，贮存所显示的数据。RAM 的内容直接映射成 LCD 驱动器的内容。通过读、写和读-修改-写的命令把数据存储到 RAM 中。RAM 中的内容映射至 LCD 的过程如下表所示：

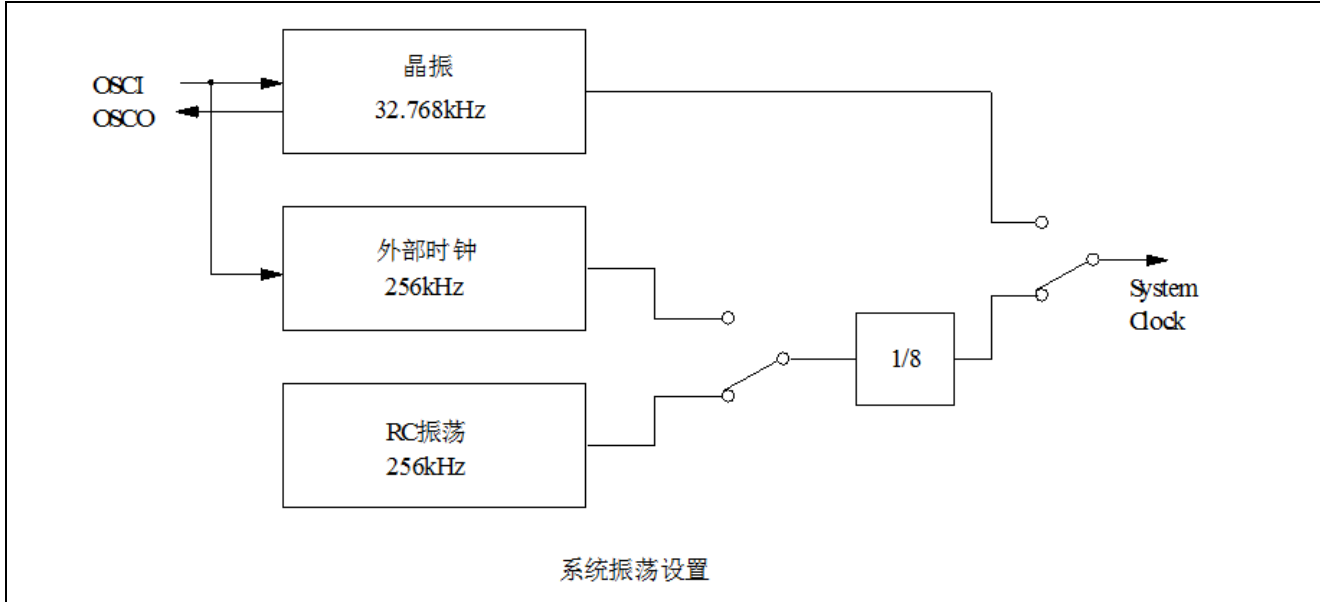
|       | COM3 | COM2 | COM1 | COM0 |           | 地址 6 位<br>(A5, A4---A0) |
|-------|------|------|------|------|-----------|-------------------------|
| SEG0  |      |      |      |      | 0         |                         |
| SEG1  |      |      |      |      | 1         |                         |
| SEG2  |      |      |      |      | 2         |                         |
| SEG3  |      |      |      |      | 3         |                         |
| ⋮     |      |      |      |      | ⋮         |                         |
| SEG31 |      |      |      |      | 31        |                         |
|       | D3   | D2   | D1   | D0   | Data\Addr |                         |

系统振荡器

HT1621 (SSOP48) 的时钟是用于产生 Time base/WDT 的时钟频率、LCD 驱动时钟和蜂鸣频率。该时钟来源于片内 256kHz 的 RC 振荡器，32.768kHz 的外接晶振或由 S/W 设置的外部 256kHz 时钟。系统振荡的设置如下图所示。当执行完 SYS DIS 命令后，系统时钟停止并且 LCD 偏置发生器也将停止工作。此命令只适用于片内 RC 振荡或是外接晶振的时候。一旦系统时钟停止，则 LCD 显示变暗，时序基准/WDT 也将失去功

能。

LCD OFF 这条命令是用来关闭 LCD 偏置发生器的。LCD OFF 命令使 LCD 偏置发生器关闭后，执行 SYS DIS 命令减少电源损耗，相当于 Power down 命令一样。但如果外接系统时钟的话，SYS DIS 命令既不能关闭振荡也不能进入 Power down 模式。晶振可以在 OSCI 端口外接一个 32kHz 的频率。在这种情况下，系统将无法进入 Power down 模式，这就类似于外接一个 256kHz 的时钟。在系统上电工作时，HT1621 (SSOP48) 就处于 SYS DIS 状态。



### Time base 和 WDT 时序

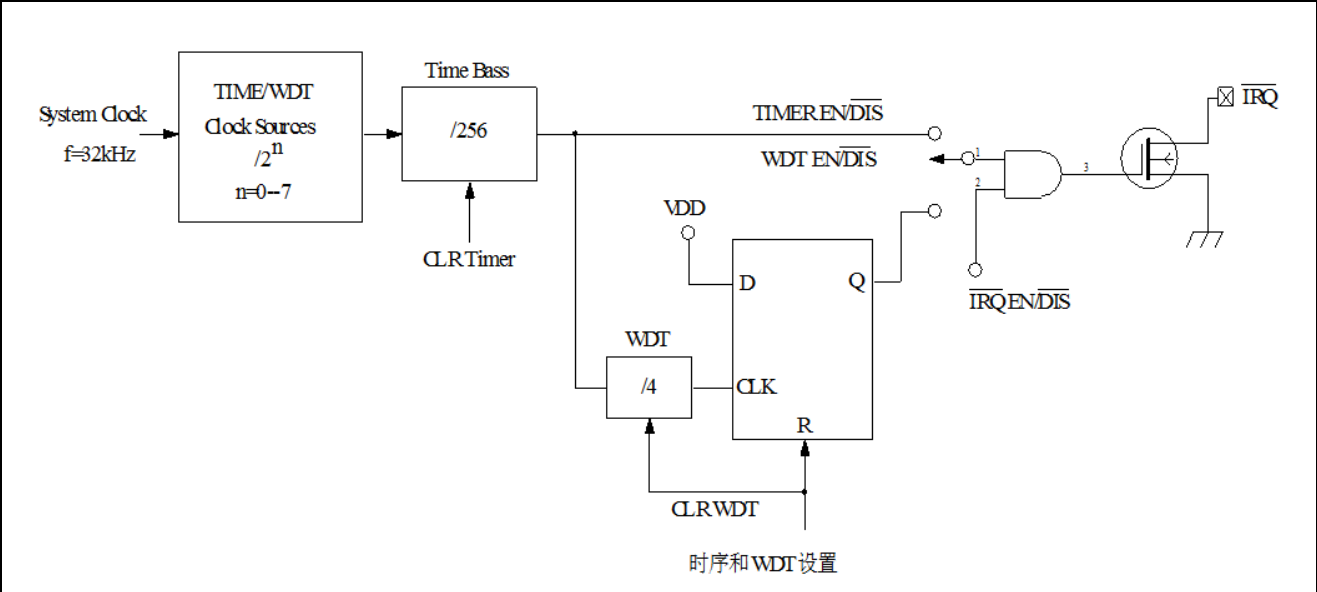
Time base 发生器是由一个产生准确时序的 8 级递增计数器组成的。WDT 则是由一个 8 级 Time base 发生器和一个 2 级递增计数器组成，可以使主控制器或子系统在非正常情况下（未知的或不希望发生的跳转、执行错误等）停止工作。WDT 暂停，将设置一个 WDT 暂停标志。Time base 发生器的输出和 WDT 暂停标志的输出可以用命令输出到  $\overline{\text{IRQ}}$  端。共有 8 种频率可以作为 Time base 发生器和 WDT 时钟的来源。

频率是根据以下公式计算出来的： $f_{\text{WDT}} = \frac{32\text{kHz}}{2^n}$ ，n 的范围为 0~7。公式中的 32kHz 表示系统的频率，

可以是 32.768kHz 的晶振，片内振荡（256kHz）或是外接振荡（256kHz）。

如果选择一个片内 256kHz RC 振荡或是外接 256kHz 时钟作为系统时钟的话，系统时钟被一个 3 级分频器预置成 32kHz。这样 Time base 发生器和 WDT 就都与命令有关系，当 Time base 发生器和 WDT 使用同一个 8 级计数器的时候需小心使用与 Time base 发生器和 WDT 相关的命令。例如调用 WDT DIS 命令对时基发生器无效，而 WDT EN 不但适用于 Time base 发生器而且可以激活 WDT 暂停标志输出（WDT 暂停标志连接到  $\overline{\text{IRQ}}$  端口）。执行 TIMER EN 命令后，WDT 就不与  $\overline{\text{IRQ}}$  端口相连，而时钟输出连接到  $\overline{\text{IRQ}}$  端口。执行 CLR WDT 命令可以把 WDT 清零，Time base 发生器的内容就由 CLR WDT 或是 CLR TIMER 命令清零。CLR WDT 或 CLR TIMER 命令分别相应的在 WDT EN 或 TIMER EN 命令之前执行。在执行  $\overline{\text{IRQ}}$  EN 命令之前应先执行 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令。在 WDT 模式转换成为 Time base 模式之前必须执行 CLR TIMER 命令。一旦出现 WDT 暂停模式， $\overline{\text{IRQ}}$  端将保持逻辑低电平直到执行 CLR WDT 或是  $\overline{\text{IRQ}}$  DIS 命令。 $\overline{\text{IRQ}}$  输出无效后， $\overline{\text{IRQ}}$  脚将处于悬浮状态。通过执行  $\overline{\text{IRQ}}$  EN 或  $\overline{\text{IRQ}}$  DIS 命令使  $\overline{\text{IRQ}}$  输出处于有效或无效状态。 $\overline{\text{IRQ}}$  EN 命令可以使 Time base 或 WDT 的暂停标志位输出到  $\overline{\text{IRQ}}$  端口。时钟和 WDT 的设置如下所示。在片内 RC 振荡或晶振的情况下，Power down 模式将减少电源损耗直到通过相应的系统命令来打开或关闭振荡。在 Power down 模式下，Time base/WDT 不起作用。

另一方面，如果选择外接时钟作为系统时钟则 SYS DIS 命令无效，Power down 模式也不会被执行。在选择外接时钟之后，HT1621 (SSOP48) 将继续工作直到系统断电或是外接时钟被移走。在系统上电后， $\overline{\text{IRQ}}$  被禁止。



蜂鸣器输出

在 HT1621 (SSOP48) 内部有一个简单的蜂鸣器电路。蜂鸣振荡器可提供一对蜂鸣驱动信号 BZ 和  $\overline{BZ}$  产生一个蜂鸣信号。执行 TONE4k 和 TONE2k 命令可以选择两种蜂鸣输出。TONE 4k 和 TONE 2k 命令设置蜂鸣频率分别为 4k 和 2k。蜂鸣输出可以通过 TONE ON 或 TONE OFF 命令来打开或关闭。蜂鸣输出端 BZ 和  $\overline{BZ}$  是一对反相驱动输出，用来驱动压电蜂鸣器。

| 名称    | 命令代码        | 功能                |
|-------|-------------|-------------------|
| 蜂鸣关闭  | 0000-1000-X | 关闭蜂鸣输出            |
| 4k 蜂鸣 | 010X-XXXX-X | 打开蜂鸣输出，蜂鸣频率为 4kHz |
| 2k 蜂鸣 | 011X-XXXX-X | 打开蜂鸣输出，蜂鸣频率为 2kHz |

LCD 驱动

HT1621 (SSOP48) 是一个 128 (32×4) 点阵式 LCD 驱动器。通过 S/W 的设置可以驱动 1/2 或 1/3 的偏置，2、3 或 4 个 COM 端的 LCD 显示器，这个特性使得 HT1621 (SSOP48) 适合于多种 LCD 显示器。LCD 驱动时钟产生于系统时钟，不管系统时钟是来源于 32.768kHz 晶振频率还是片内 RC 振荡器频率或外部频率，LCD 驱动时钟的频率总是 256Hz。LCD 相应的命令如下表所示。

| 名称       | 命令代码                | 功能  |
|----------|---------------------|---|
| LCD OFF  | <b>10000000010X</b> | 关闭 LCD 输出   |
| LCD ON   | <b>10000000011X</b> | 打开 LCD 输出   |
| BIAS&COM | <b>1000010abXcX</b> | c=0: 1/2 偏置<br>c=1: 1/3 偏置<br>ab=00: 2 COMS<br>ab=01: 3 COMS<br>ab=10: 4 COMS |

黑体形式的 **100** 表明是命令模式 ID，如果发送连续命令，命令模式 ID (除第一个命令) 将被忽略。LCD OFF 命令通过中断 LCD 偏置发生器来关闭 LCD 显示，而 LCD ON 命令通过启动 LCD 偏置发生器来开启 LCD 显示。BIAS 和 COM 命令是与 LCD 显示器相关的命令，通过该命令 HT1621 (SSOP48) 可驱动许多类型的 LCD 显示器。

命令格式

HT1621 (SSOP48) 可以通过 S/W 来设置，设置 HT1621 (SSOP48) 和传送 LCD 显示数据的指令共有两种模式，分别为命令模式和数据模式。对 HT1621 (SSOP48) 的设置称作命令模式，其 ID 是 **100**，由系统设置命令、系统频率选择



命令、LCD 结构命令、蜂鸣频率选择命令和操作命令组成。数据模式包括读、写和读写变换操作。  
下表是数据模式 ID 和命令模式 ID:

| 条件       | 模式 | ID  |
|----------|----|-----|
| 读取       | 数据 | 110 |
| 写入       | 数据 | 101 |
| 读、写之间的变换 | 数据 | 101 |
| 命令       | 命令 | 100 |

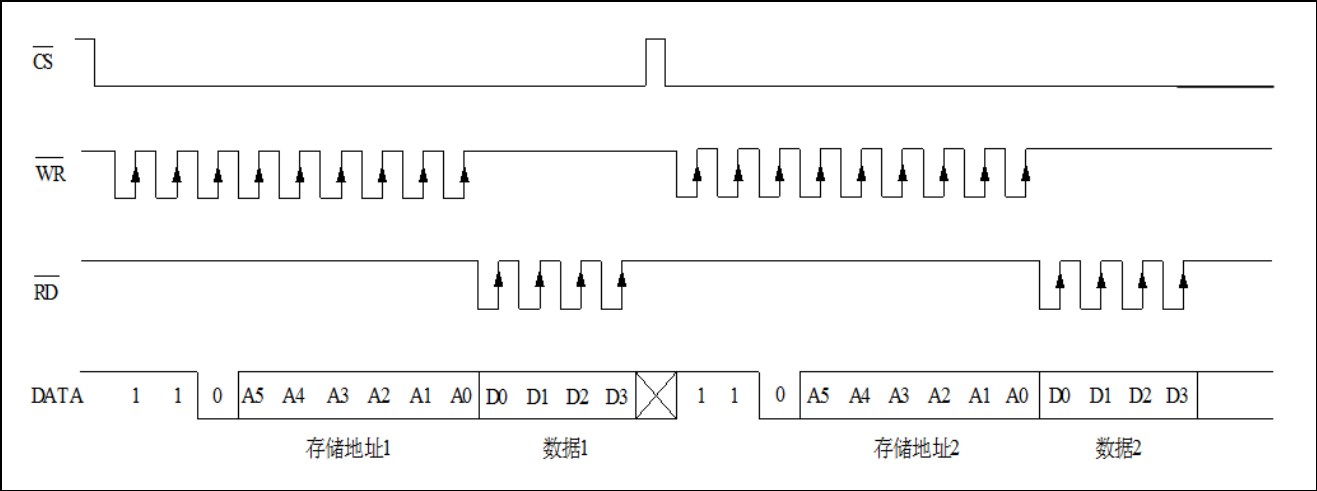
模式命令出现在数据和命令传送之前。如出现连续指令，命令模式 ID 100 可以被忽略。当系统工作在不连续命令或不连续地址数据模式，CS 端应设置为 1，而之前的工作模式将被复位。一旦 CS 端为 0，将出现一个新的工作模式 ID。

接口

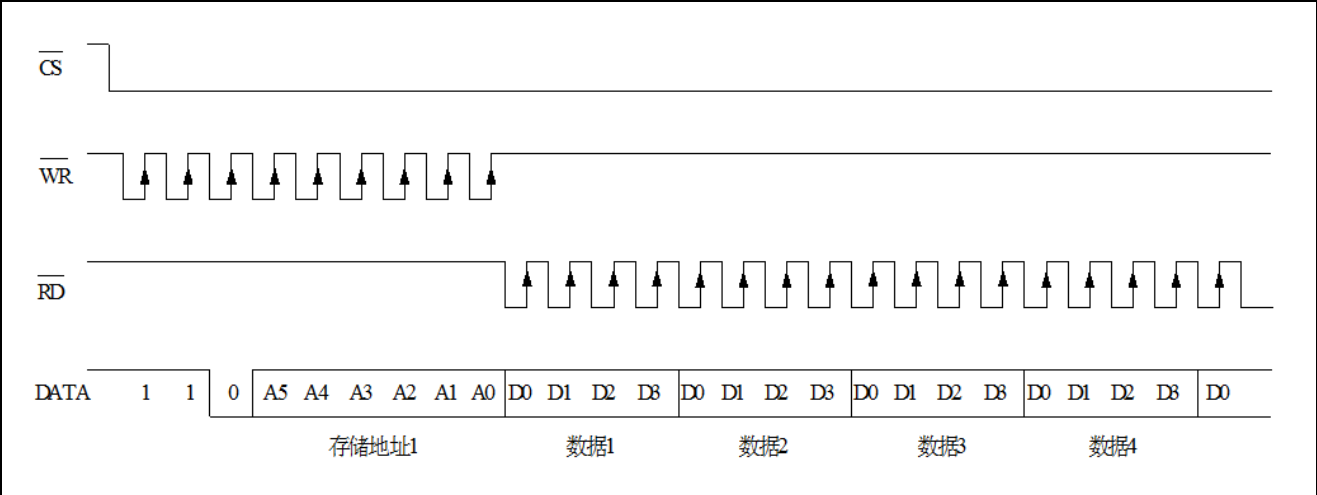
HT1621 (SSOP48) 共有4线需要接口。CS初始化串行接口电路和在主控制器和 HT1621 (SSOP48) 之间终接通信。CS 为 1 时，主控制器和 HT1621 (SSOP48) 之间数据和命令被禁止和初始化。出现命令模式和模式转换之前，需要一个高电平脉冲初始化 HT1621 (SSOP48) 的串行接口。数据线是串行输入/输出线。读写数据或写入命令必须通过数据线。RD 线是 READ 时钟输入。RAM 中的数据在 RD 信号的下降沿被读出，读出数据将显示在 DATA线上。主控制器在 READ 信号上升沿和下一个下降沿之间读出正确数据。WR 线是 WRITE 时钟输入。数据线上的数据、地址、命令在 WR 信号上升沿全被读到 HT1621 (SSOP48)。IRQ 线被用作主控制器和HT1621 (SSOP48) 间的接口。IRQ 脚作为定时器输出或 WDT 溢出标志输出，由 S/W 设定。主控制器通过连接HT1621 (SSOP48) 的 IRQ 脚执行时间基准或 WDT 功能。

时序图

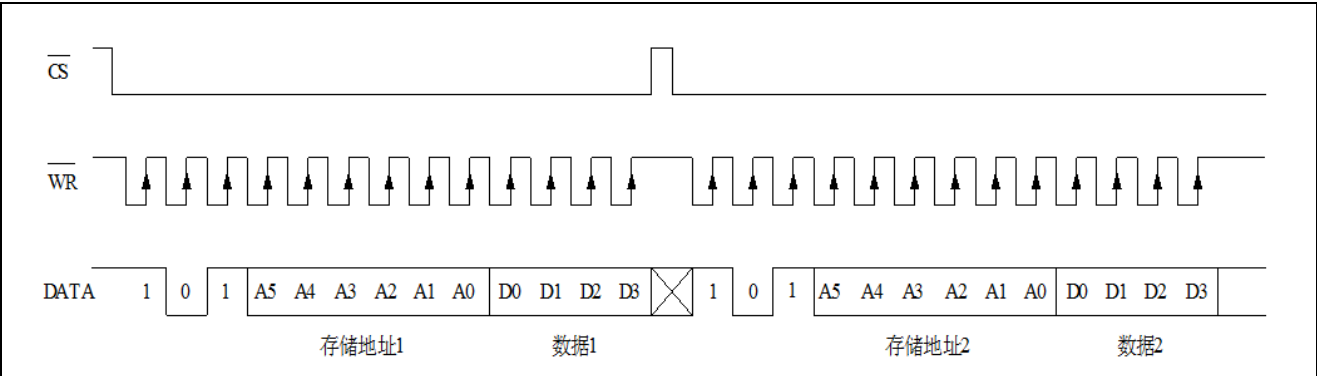
读模式（命令代码：110）



读模式（连续地址读）

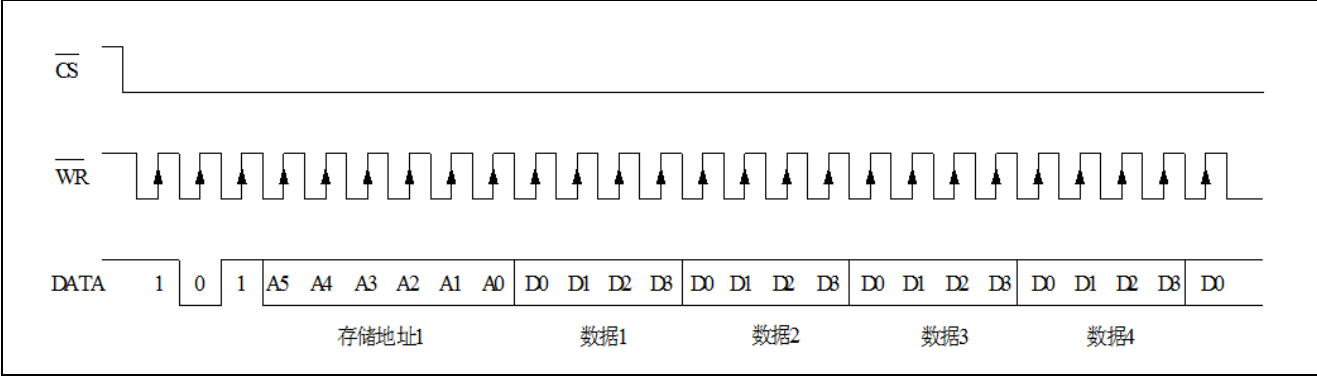


写模式（命令代码：101）

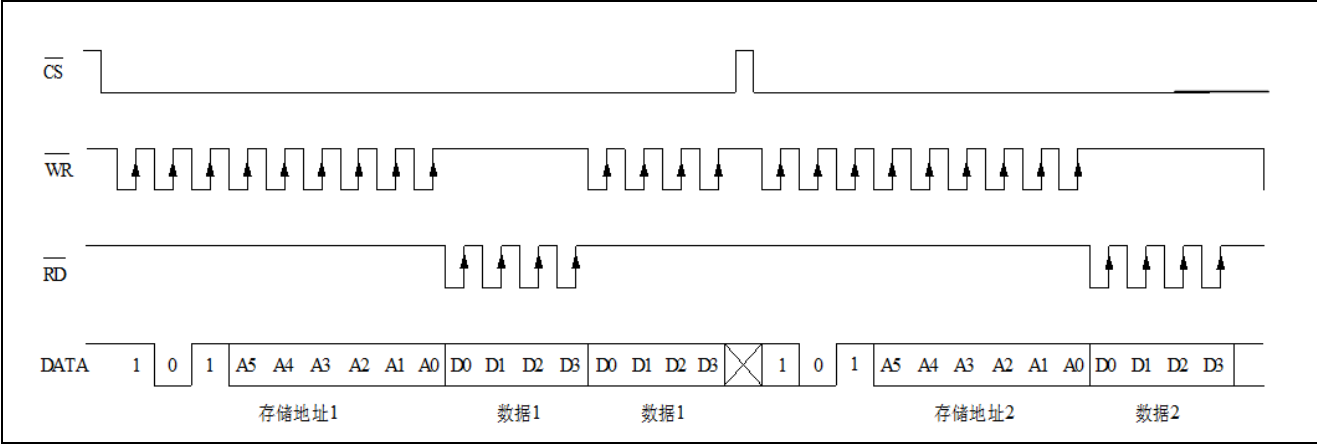




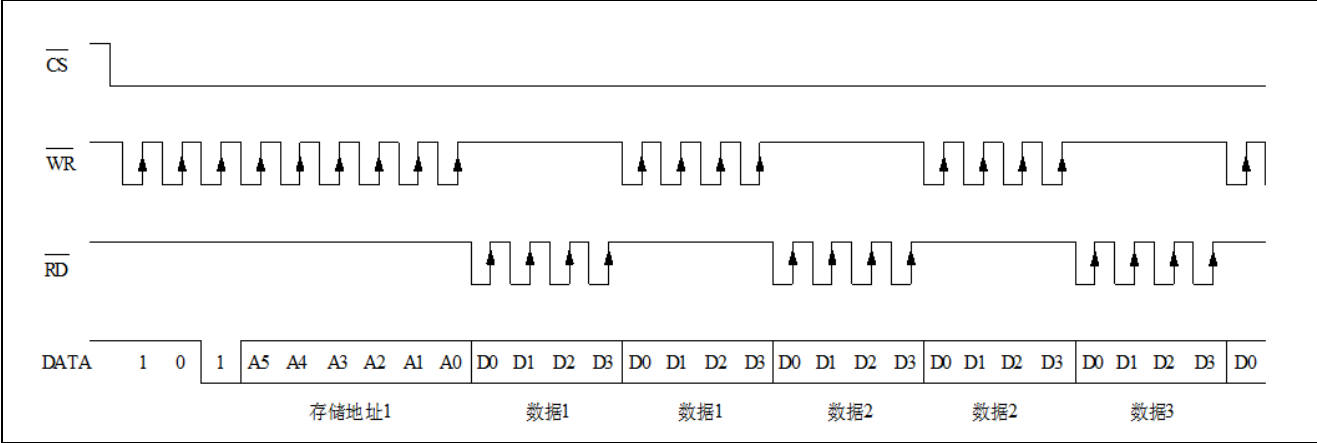
写模式（连续地址写）



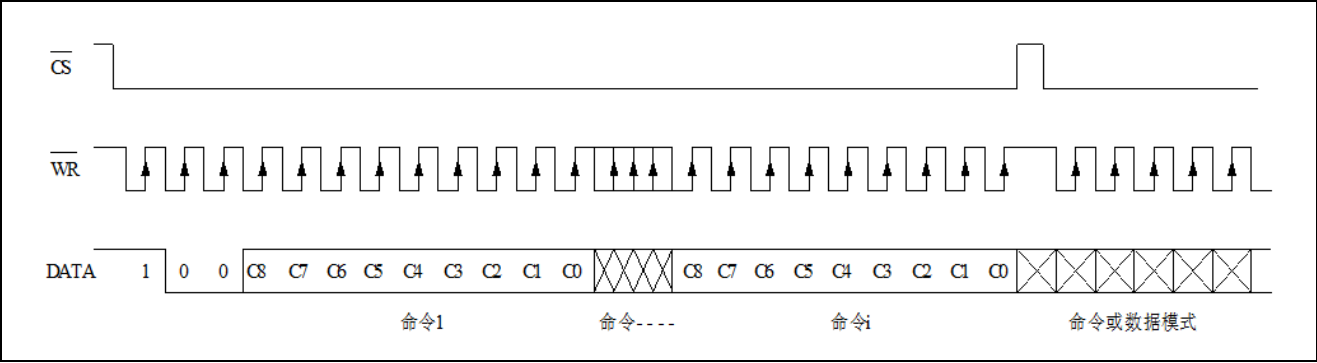
读、写更改模式（命令代码：101）



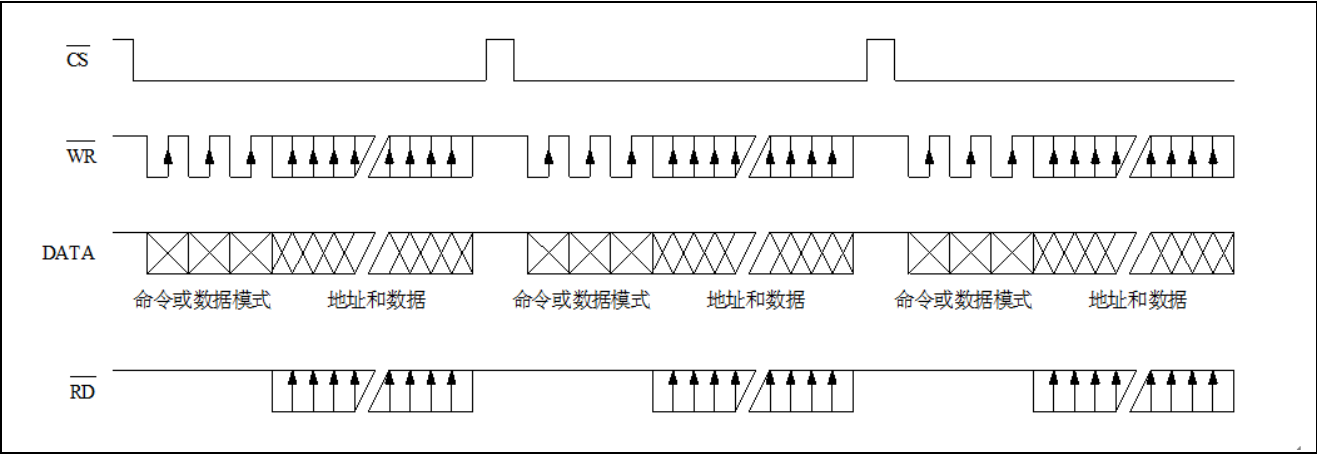
读、写更改模式（连续地址存储）



命令模式（命令代码：100）



模式（数据和命令模式）



命令表格

| 名称                | ID  | 命令代码                 | D/C | 功能  | 复位  |
|-------------------|-----|----------------------|-----|---|-----|
| READ              | 110 | A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3 | D   | 从 RAM 中读取数据   |     |
| WRITE             | 101 | A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3 | D   | 把数据写入到 RAM 中  |     |
| READ-MODIFY-WRITE | 101 | A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3 | D   | 从 RAM 中读取和写入数据  |     |
| SYS DIS           | 100 | 0000-0000-X          | C   | 关闭系统时钟和 LCD 偏置发生器   | YES |
| SYS EN            | 100 | 0000-0001-X          | C   | 打开系统时钟  |     |
| LCD OFF           | 100 | 0000-0010-X          | C   | 关闭 LCD 偏置发生器  | YES |
| LCD ON            | 100 | 0000-0011-X          | C   | 打开 LCD 偏置发生器  |     |
| TIMERS DIS        | 100 | 0000-0100-X          | C   | 禁止 Time base 输出   |     |
| WDT DIS           | 100 | 0000-0101-X          | C   | 禁止 WDT 暂停标志输出   |     |
| TIMER EN          | 100 | 0000-0110-X          | C   | 允许 Time base 输出   |     |
| WDT EN            | 100 | 0000-0111-X          | C   | 允许 WDT 暂停标志输出   |     |
| TONE OFF          | 100 | 0000-1000-X          | C   | 关闭蜂鸣输出  | YES |
| TONE ON           | 100 | 0000-1001-X          | C   | 打开蜂鸣输出  |     |
| CLR TIMER         | 100 | 0000-11XX-X          | C   | 清空 Time base 发生器中的内容  |     |
| CLR WDT           | 100 | 0000-111X-X          | C   | 清空 WDT 中的内容   |     |
| XTAL 32k          | 100 | 0001-01XX-X          | C   | 系统时钟, 晶振  |     |
| RC 256k           | 100 | 0001-10XX-X          | C   | 系统时钟, 片内 RC 振荡  | YES |
| EXT 256k          | 100 | 0001-11XX-X          | C   | 外接时钟  |     |
| BIAS 1/2          | 100 | 0010-abX0-X          | C   | LCD 1/2 偏置设置<br>ab=00: 2 COMS<br>ab=01: 3 COMS<br>ab=10: 4 COMS |     |
| BIAS 1/3          | 100 | 0010-abX1-X          | C   | LCD 1/3 偏置设置<br>ab=00: 2 COMS<br>ab=01: 3 COMS<br>ab=10: 4 COMS |     |
| TONE 4k           | 100 | 010X-XXXX-X          | C   | 蜂鸣频率输出: 4kHz  |     |
| TONE 2k           | 100 | 011X-XXXX-X          | C   | 蜂鸣频率输出: 2kHz  |     |
| DIS               | 100 | 100X-0XXX-X          | C   | 禁止 输出   | YES |
| EN                | 100 | 100X-1XXX-X          | C   | 允许 输出   |     |
| F1                | 100 | 101X-X000-X          | C   | Time base/WDT 时钟输出: 1Hz<br>WDT 暂停标志: 4s                         |     |
| F2                | 100 | 101X-X001-X          | C   | Time base/WDT 时钟输出: 2Hz<br>WDT 暂停标志: 2s                         |     |
| F4                | 100 | 101X-X010-X          | C   | Time base/WDT 时钟输出: 4Hz<br>WDT 暂停标志: 1s                         |     |
| F8                | 100 | 101X-X011-X          | C   | 时基/WDT 时钟输出: 8Hz<br>WDT 暂停标志: 1/2s                              |     |
| F16               | 100 | 101X-X100-X          | C   | Time base/WDT 时钟输出: 16Hz<br>WDT 暂停标志: 1/4s                      |     |
| F32               | 100 | 101X-X101-X          | C   | Time base/WDT 时钟输出: 32Hz<br>WDT 暂停标志: 1/8s                      |     |
| F64               | 100 | 101X-X110-X          | C   | Time base/WDT 时钟输出: 64Hz<br>WDT 暂停标志: 1/16s                     |     |
| F128              | 100 | 101X-X111-X          | C   | Time base/WDT 时钟输出: 128Hz<br>WDT 暂停标志: 1/32s                    | YES |
| TEST              | 100 | 1110-0000-X          | C   | 测试模式  |     |
| NORMAL            | 100 | 1110-0011-X          | C   | 普通模式  | YES |

注释: A5~A0: RAM 地址

D3~D0: RAM 数据

D/C: 数据/命令模式

极限参数

| 特 性  | 符 号       | 极 限 值                       | 单 位 |
|------|-----------|-----------------------------|-----|
| 电源电压 | $V_{DD}$  | -0.3~5.5                    | V   |
| 输入电压 | $V_{IN}$  | $V_{SS}-0.3\sim V_{DD}+0.3$ | V   |
| 存贮温度 | $T_{STG}$ | -50~+125                    | ℃   |
| 工作温度 | $T_{OTG}$ | -25~+75                     | ℃   |

电参数

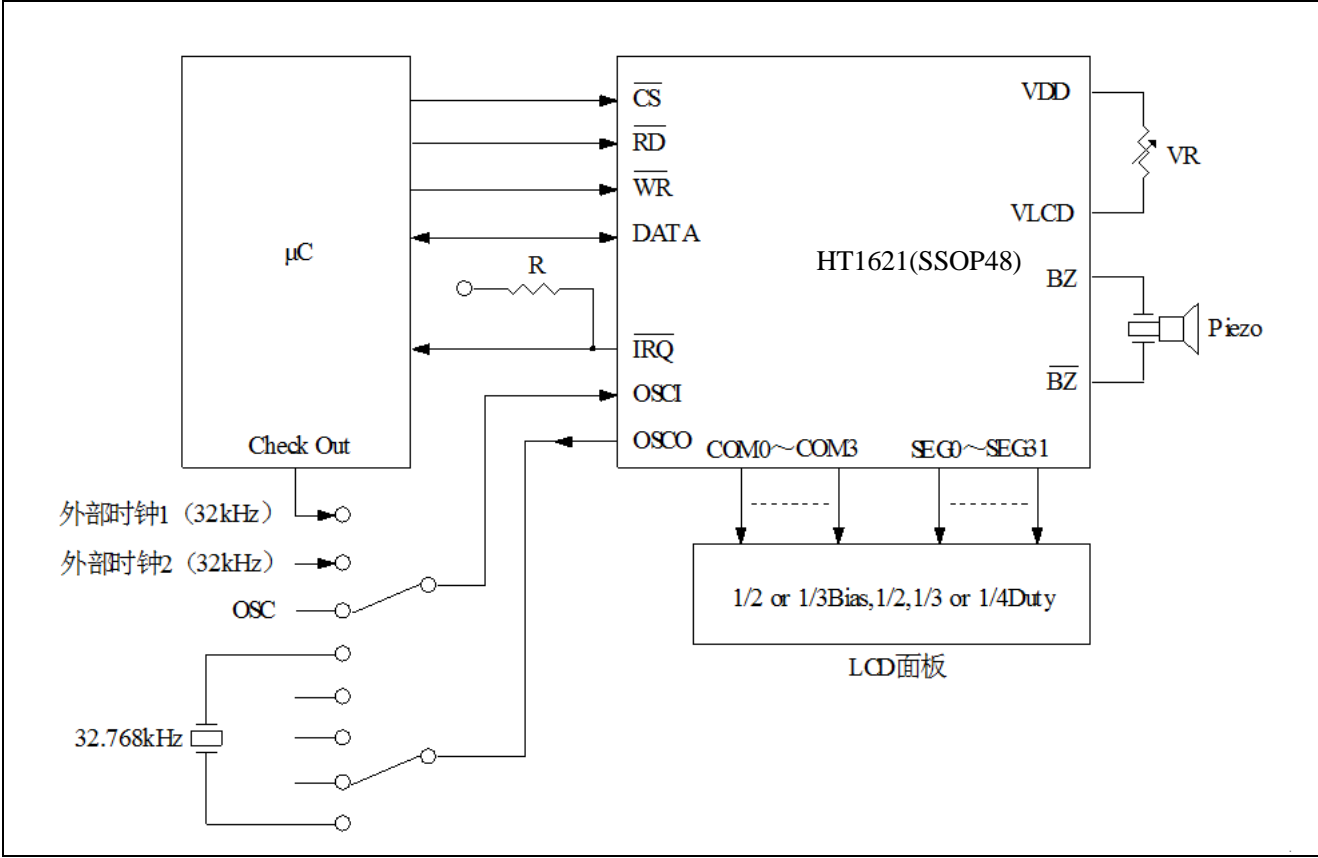
直流参数

| 名称             | 符号        | 最小值  | 典型值  | 最大值 | 单位         | 测试条件 |                        |
|----------------|-----------|------|------|-----|------------|------|------------------------|
|                |           |      |      |     |            | VDD  | 条件                     |
| 工作电压           | $V_{DD}$  | 2.4  | —    | 5.2 | V          | —    | —                      |
| 工作电流           | $I_{DD1}$ | —    | 150  | 300 | $\mu A$    | 3V   | 无负载/LCD 打开<br>片内 RC 振荡 |
|                |           | —    | 300  | 600 |            | 5V   |                        |
| 工作电流           | $I_{DD2}$ | —    | 60   | 120 | $\mu A$    | 3V   | 无负载/LCD 打开<br>晶振       |
|                |           | —    | 120  | 240 |            | 5V   |                        |
| 工作电流           | $I_{DD3}$ | —    | 100  | 200 | $\mu A$    | 3V   | 无负载/LCD 关闭<br>外接时钟     |
|                |           | —    | 200  | 400 |            | 5V   |                        |
| 待机电流           | $I_{STB}$ | —    | 0.1  | 5   | $\mu A$    | 3V   | 无负载<br>电源关机模式          |
|                |           | —    | 0.3  | 10  |            | 5V   |                        |
| 输入低电压          | $V_{IL}$  | 0    | —    | 0.6 | V          | 3V   | DATA, —, —, —          |
|                |           | 0    | —    | 1.0 |            | 5V   |                        |
| 输入高电压          | $V_{IH}$  | 2.4  | —    | 3.0 | V          | 3V   | DATA, —, —, —          |
|                |           | 4.0  | —    | 5.0 |            | 5V   |                        |
| DATA, BZ, —, — | $I_{OL1}$ | 0.5  | 1.2  | —   | mA         | 3V   | $V_{OL}=0.3V$          |
|                |           | 1.3  | 2.6  | —   |            | 5V   | $V_{OL}=0.5V$          |
| DATA, BZ, —    | $I_{OH1}$ | -0.4 | -0.8 | —   | mA         | 3V   | $V_{OH}=2.7V$          |
|                |           | -0.9 | -1.8 | —   |            | 5V   | $V_{OH}=4.5V$          |
| LCD 公共端灌电流     | $I_{OL2}$ | 80   | 150  | —   | $\mu A$    | 3V   | $V_{OL}=0.3V$          |
|                |           | 150  | 250  | —   |            | 5V   | $V_{OL}=0.5V$          |
| LCD 公共端拉电流     | $I_{OH2}$ | -80  | -120 | —   | $\mu A$    | 3V   | $V_{OH}=2.7V$          |
|                |           | -120 | -200 | —   |            | 5V   | $V_{OH}=4.5V$          |
| LCD SEG 端灌电流   | $I_{OL3}$ | 60   | 120  | —   | $\mu A$    | 3V   | $V_{OL}=0.3V$          |
|                |           | 120  | 200  | —   |            | 5V   | $V_{OL}=0.5V$          |
| LCD SEG 端拉电流   | $I_{OH3}$ | -40  | -70  | —   | $\mu A$    | 3V   | $V_{OH}=2.7V$          |
|                |           | -70  | -100 | —   |            | 5V   | $V_{OH}=4.5V$          |
| 上拉电阻           | $R_{PH}$  | 40   | 80   | 150 | k $\Omega$ | 3V   | DATA, —, —, —          |
|                |           | 30   | 60   | 100 |            | 5V   |                        |

交流参数

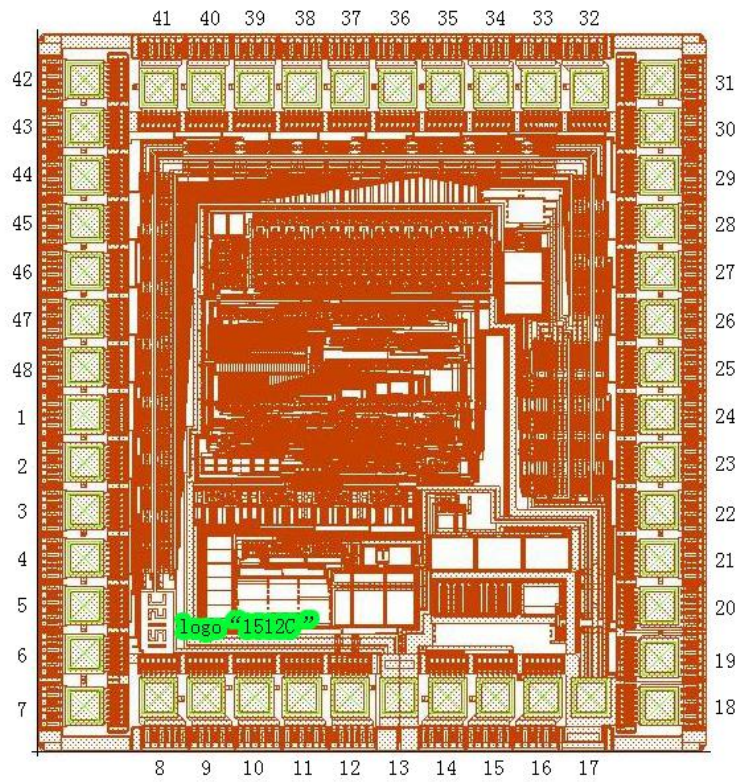
| 名称               | 符号                              | 最小值  | 典型值                     | 最大值 | 单位  | 测试条件 |           |
|------------------|---------------------------------|------|-------------------------|-----|-----|------|-----------|
|                  |                                 |      |                         |     |     | VDD  | 条件        |
| 系统时钟             | f <sub>SYS1</sub>               | —    | 256                     | —   | kHz | 3V   | 片内 RC 振荡  |
|                  |                                 | —    | 256                     | —   |     | 5V   |           |
| 系统时钟             | f <sub>SYS2</sub>               | —    | 32.768                  | —   | kHz | 3V   | 晶振        |
|                  |                                 | —    | 32.768                  | —   |     | 5V   |           |
| 系统时钟             | f <sub>SYS3</sub>               | —    | 256                     | —   | kHz | 3V   | 外接时钟      |
|                  |                                 | —    | 256                     | —   |     | 5V   |           |
| LCD 频率           | f <sub>LCD1</sub>               | —    | f <sub>SYS1</sub> /1024 | —   | Hz  | —    | 片内 RC 振荡  |
|                  |                                 | —    | f <sub>SYS2</sub> /128  | —   |     |      | 晶振        |
|                  |                                 | —    | f <sub>SYS3</sub> /1024 | —   |     |      | 外接时钟      |
| LCD 公共端周期        | t <sub>COM</sub>                | —    | n/ f <sub>LCD</sub>     | —   | sec | —    | N: 公共端个数  |
| 串行数据时钟 ( — 端)    | F <sub>CLK1</sub>               | —    | —                       | 150 | kHz | 3V   | 占空比周期 50% |
|                  |                                 | —    | —                       | 300 |     | 5V   |           |
| 串行数据时钟 ( — 端)    | F <sub>CLK2</sub>               | —    | —                       | 75  | kHz | 3V   | 占空比周期 50% |
|                  |                                 | —    | —                       | 150 |     | 5V   |           |
| 串行接口复位脉宽         | t <sub>CS</sub>                 | —    | 250                     | —   | ns  | —    | —         |
| —, — 输入脉宽        | t <sub>CLK</sub>                | 3.34 | —                       | —   | μs  | 3V   | 写模式       |
|                  |                                 | 6.67 | —                       | —   |     |      | 读模式       |
|                  |                                 | 1.67 | —                       | —   | μs  | 5V   | 写模式       |
|                  |                                 | 3.34 | —                       | —   |     |      | 读模式       |
| 上升/下降时间串行数据时宽    | t <sub>r</sub> , t <sub>f</sub> | —    | 120                     | —   | ns  | 3V   | —         |
|                  |                                 |      |                         |     |     | 5V   |           |
| 数据到 —, — 时宽的设置时间 | t <sub>su</sub>                 | —    | 120                     | —   | ns  | 3V   | —         |
|                  |                                 |      |                         |     |     | 5V   |           |
| 数据到 —, — 时宽的保持时间 | t <sub>h</sub>                  | —    | 120                     | —   | ns  | 3V   | —         |
|                  |                                 |      |                         |     |     | 5V   |           |
| — 到 —, — 时宽的设置时间 | t <sub>su1</sub>                | —    | 100                     | —   | ns  | 3V   | —         |
|                  |                                 |      |                         |     |     | 5V   |           |
| — 到 —, — 时宽的保持时间 | t <sub>h1</sub>                 | —    | 100                     | —   | ns  | 3V   | —         |
|                  |                                 |      |                         |     |     | 5V   |           |

参考应用线路图



\*: 此电路仅供参考。

压焊点示意图



芯片压焊点坐标

单位：um

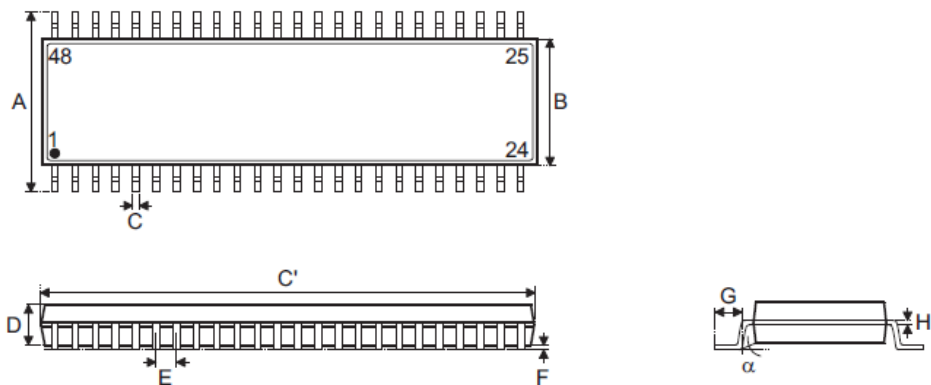
| 序号 | 符号   | X 坐标   | Y 坐标  |
|----|------|--------|-------|
| 1  | SEG7 | 79.1   | 563.5 |
| 2  | SEG6 | 79.1   | 483.5 |
| 3  | SEG5 | 79.1   | 403.5 |
| 4  | SEG4 | 79.1   | 323.5 |
| 5  | SEG3 | 79.1   | 243.5 |
| 6  | SEG2 | 79.1   | 163.5 |
| 7  | SEG1 | 79.1   | 76.5  |
| 8  | SEG0 | 202.75 | 90.6  |
| 9  | NCS  | 282.75 | 90.6  |
| 10 | NRD  | 362.75 | 90.6  |
| 11 | NWR  | 442.75 | 90.6  |
| 12 | DATA | 522.75 | 90.6  |
| 13 | VSS  | 605.6  | 90.6  |
| 14 | OSCO | 686.3  | 90.6  |
| 15 | OSCI | 766.3  | 90.6  |
| 16 | VLCD | 846.3  | 90.6  |



|    |       |        |        |
|----|-------|--------|--------|
| 17 | VDD   | 926.3  | 90.6   |
| 18 | NIRQ  | 1040.9 | 76.5   |
| 19 | BZ    | 1040.9 | 156.5  |
| 20 | BZN   | 1040.9 | 243.5  |
| 21 | COM0  | 1040.9 | 323.5  |
| 22 | COM1  | 1040.9 | 403.5  |
| 23 | COM2  | 1040.9 | 483.5  |
| 24 | COM3  | 1040.9 | 563.5  |
| 25 | SEG31 | 1040.9 | 643.5  |
| 26 | SEG30 | 1040.9 | 723.5  |
| 27 | SEG29 | 1040.9 | 803.5  |
| 28 | SEG28 | 1040.9 | 883.5  |
| 29 | SEG27 | 1040.9 | 963.5  |
| 30 | SEG26 | 1040.9 | 1043.5 |
| 31 | SEG25 | 1040.9 | 1123.5 |
| 32 | SEG24 | 922.75 | 1109.4 |
| 33 | SEG23 | 842.75 | 1109.4 |
| 34 | SEG22 | 762.75 | 1109.4 |
| 35 | SEG21 | 682.75 | 1109.4 |
| 36 | SEG20 | 602.75 | 1109.4 |
| 37 | SEG19 | 522.75 | 1109.4 |
| 38 | SEG18 | 442.75 | 1109.4 |
| 39 | SEG17 | 362.75 | 1109.4 |
| 40 | SEG16 | 282.75 | 1109.4 |
| 41 | SEG15 | 202.75 | 1109.4 |
| 42 | SEG14 | 79.1   | 1123.5 |
| 43 | SEG13 | 79.1   | 1043.5 |
| 44 | SEG12 | 79.1   | 963.5  |
| 45 | SEG11 | 79.1   | 883.5  |
| 46 | SEG10 | 79.1   | 803.5  |
| 47 | SEG9  | 79.1   | 723.5  |
| 48 | SEG8  | 79.1   | 643.5  |

封装信息

SSOP-48封装尺寸



| Symbol | Dimensions in inch |           |       |
|--------|--------------------|-----------|-------|
|        | Min.               | Nom.      | Max.  |
| A      | 0.395              | —         | 0.420 |
| B      | 0.291              | 0.295     | 0.299 |
| C      | 0.008              | —         | 0.014 |
| C'     | 0.620              | 0.625     | 0.630 |
| D      | 0.095              | 0.102     | 0.110 |
| E      | —                  | 0.025 BSC | —     |
| F      | 0.008              | 0.012     | 0.016 |
| G      | 0.020              | —         | 0.040 |
| H      | 0.005              | —         | 0.010 |
| α      | 0°                 | —         | 8°    |

| Symbol | Dimensions in mm |          |       |
|--------|------------------|----------|-------|
|        | Min.             | Nom.     | Max.  |
| A      | 10.03            | —        | 10.67 |
| B      | 7.39             | 7.49     | 7.59  |
| C      | 0.20             | —        | 0.34  |
| C'     | 15.75            | 15.88    | 16.00 |
| D      | 2.41             | 2.59     | 2.79  |
| E      | —                | 0.64 BSC | —     |
| F      | 0.20             | 0.30     | 0.41  |
| G      | 0.51             | —        | 1.02  |
| H      | 0.13             | —        | 0.25  |
| α      | 0°               | —        | 8°    |

订购信息

| 型号             | 封装      | 包装数量  |
|----------------|---------|-------|
| HT1621(SSOP48) | SSOP-48 | 30个/管 |

### **Attention**

■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your MSKSEMI Semiconductor representative nearest you before using any MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein in such applications.

■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specification of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein.

■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer's products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer's products or equipment.

■ MSKSEMI Semiconductor strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with some probability. It is possible that these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits and error prevention circuits for safe design, redundant design, and structural design.

■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products (including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from the authorities concerned in accordance with the above law.

■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of MSKSEMI Semiconductor.

■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringement of intellectual property rights or other rights of third parties.

■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. When designing equipment, refer to the "Delivery Specification" for the MSKSEMI Semiconductor product that you intend to use.